

# 中国国际人才交流大会组委会

## 关于征集《第二十一届中国国际人才交流大会会刊》资料的通知

各有关参展参会单位：

由科学技术部（国家外国专家局）和深圳市人民政府共同主办的第二十一届中国国际人才交流大会（以下简称大会），定于2023年4月15—16日在深圳举行。为了给大会各参展单位提供免费宣传平台，向广大参会观众分享信息、提供指引，根据大会总体工作安排，拟编辑制作《第二十一届中国国际人才交流大会会刊》（以下简称《会刊》），在大会期间面向参展单位、参会代表团和社会公众免费发放。

有关《会刊》内容征集事项通知如下：

### 一、《会刊》征集资料

（一）内容推介。各省区市参展代表团或其他参展商推介信息，包括但不限于介绍本地或本单位具体情况，推介政策、环境、资源，展示成果、项目、产品等。

（二）活动预告。各参展单位拟在大会中举办的特色展览活动、论坛会议、项目对接、政策推介等活动，包括：活动简介，时间、地点、议程安排，出席领导、嘉宾和人员等。

### 二、资料提交方式

（一）内容推介。请于线上完成，在参展商后台注册经

大会组委会审核后，在后台页面左侧菜单“会刊信息”中完善提交，包含宣传图片、推介内容两部分；在“展商名录”中可提交随团参展单位。提交截止日期为2023年3月28日。（大会组委会将下载提交内容进行会刊编辑，如有修改，请在系统中更新提交，并告知大会组委会对接人）

（二）活动预告。请填写附件《会刊资料申报表（特色展览/论坛/会议/推介）》，截止日期为2023年4月3日。

### 三、其他事项

如需在《会刊》上刊登广告，或有其他事项，请与大会组委会办公室联系。

### 四、联系方式

联系人：郭渭榆

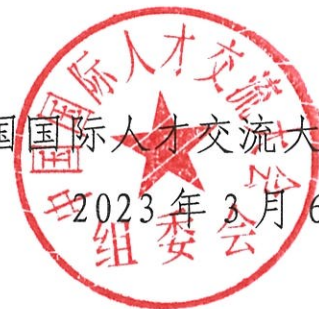
电 话：0755-81773461、13798586886

邮 箱：guoweiyu@ciep.gov.cn

附件：会刊资料申报表（特色展览/论坛/会议/推介）

中国国际人才交流大会组委会

2023年3月6日



附件

# 第二十一届中国国际人才交流大会 会刊资料申报表

(特色展览/论坛/会议/推介)

活动名称			
时间		地点	
联系人	(不公布, 仅组委会查看)	联系方式	(不公布, 仅组委会查看)
主承办单位:			
活动简介(300字以内):			
日程/议程安排(可另附 Excel 表格):			
参加单位及人员:			
<b>领导或嘉宾名单</b>			
姓 名		简 介(300字以内)	
(可自行添加行)			
<b>备注:</b>			
1.如有演讲嘉宾高清彩色半身照、活动宣传图,请与本申报表一起,以电子版形式发至: <a href="mailto:guoweiyu@ciep.gov.cn">guoweiyu@ciep.gov.cn</a> , 邮件标题注明“会刊内容”;			
2.资料由活动方提供,并对其真实性、合法性负责。活动方应按组委会规定提供相关资料,逾期供稿而造成的漏印,主办方概不负责;			
3.本表内容申报截止日期:2023年4月3日。			